

檔 號：

保存年限：

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 函

地址：326020桃園市楊梅區秀才路851號

承辦人：朱學良

電話：(03)485-5368分機1181

電子信箱：jc1020@wda.gov.tw

受文者：勞動部勞動力發展署雲嘉南分署

發文日期：中華民國110年9月10日

發文字號：桃分署人字第1106000630號

速別：普通件

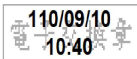
密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本分署電腦輔助設計與製造職類助理研究員職缺徵才公告1份，請貴單位協助於網頁及相關管道公告周知，請查照。

正本：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、勞動部勞動力發展署中彰投分署、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、勞動部勞動力發展署高屏澎東分署、勞動部勞動力發展署技能檢定中心、國立清華大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立中山大學、國立臺灣海洋大學、國立中正大學、國立彰化師範大學、國立嘉義大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立臺南大學、國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立臺北科技大學、國立虎尾科技大學、國立勤益科技大學、國立高雄科技大學、中原大學、淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、長庚大學、元智大學、中華大學、大葉大學、華梵大學、義守大學、大同大學、南臺科技大學、崑山科技大學、龍華科技大學、明新科技大學、健行科技大學、正修科技大學、建國科技大學、明志科技大學、高苑科技大學、聖約翰科技大學、遠東科技大學、東南科技大學、南開科技大學、中華科技大學、吳鳳科技大學、中州科技大學、修平科技大學、臺北城市科技大學、敏實科技大學、華夏科技大學、宏國德霖科技大學、大漢技術學院、亞東科技大學、南亞技術學院、黎明技術學院、台北市職業總工會、新北市職業總工會、桃園市職業總工會、新竹市職業總工會、苗栗縣職業總工會、台北市電子機械加工業職業工會、新北市機器製修職業工會、桃園市機器製修職業工會、新竹市機器製修職業工會

副本：



總收文 2021/9/10



* 1 1 0 0 0 2 5 8 0 7 *